

ME 17,5 OT-MSTBO SET BK - Góra obudowy



2706373

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2706373>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Obudowa na szynę DIN, Zestaw składający się z góry obudowy, 4 szt. gniazd do PCB (3-pinowe) i 4 szt. terminali przyłączeniowych do PCB z przyłączem śrubowym (3-pinowe), szerokość: 17,6 mm, wysokość: 99 mm, głębokość: 45,85 mm, kolor: czarny (9005)



Korzyści

- Montaż bez użycia narzędzi
- Dostępne w szerokości od 12,5 mm do 90 mm, możliwość modułowej rozbudowy
- Klasa palności V0 wg UL 94
- Różne techniki przyłączeniowe
- Możliwość montażu na szynie DIN
- Opcjonalnie ze zintegrowanym lub montowanym na szynie DIN łącznikiem magistrali

Dane handlowe

Numer artykułu	2706373
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	ACHAAD
Klucz produktu	ACHAAD
GTIN	4017918616564
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	43,62 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	33,54 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

ME 17,5 OT-MSTBO SET BK - Góra obudowy



2706373

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2706373>

Zestaw składa się z

ME 17,5 OT-MSTBO BK - Góra obudowy

2909617

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2909617>

Obudowa na szynę DIN, Góra obudowy do złączy z gniazdem, szerokość: 17,6 mm, wysokość: 99 mm, głębokość: 45,85 mm, kolor: czarny (9005)



MSTBO 2,5/ 3-G1L BK - Obudowa podstawowa płytki drukowanej

2909646

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2909646>



Obudowa podstawowa płytki drukowanej, przekrój znamionowy: 2,5 mm², kolor: czarny, prąd znamionowy: 12 A, napięcie znamionowe (III/2): 320 V, rodzaj styku: Pin, liczba potencjałów: 3, liczba rzędów: 1, liczba biegunów: 3, ilość przyłączy: 3, rodzina produktów: MSTBO 2,5/...-G1L, raster: 5 mm, montaż: Lutowanie na fali, układ pinów: Liniowe ustawienie kołków, długość pinu [P]: 3,5 mm, liczba pinów lutowniczych na każdy potencjał: 1, system wtyków: COMBICON MSTB 2,5, blokada: bez, rodzaj opakowania: zapakowany w karton, Produkt z wyprowadzeniem bocznym pinów po lewej stronie

ME 17,5 OT-MSTBO SET BK - Góra obudowy



2706373

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2706373>

MSTBO 2,5/ 3-G1R BK - Obudowa podstawowa płytki drukowanej

2909633

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2909633>



Obudowa podstawowa płytki drukowanej, przekrój znamionowy: 2,5 mm², kolor: czarny, prąd znamionowy: 12 A, napięcie znamionowe (III/2): 320 V, rodzaj styku: Pin, liczba potencjałów: 3, liczba rzędów: 1, liczba biegunów: 3, ilość przyłączy: 3, rodzina produktów: MSTBO 2,5/...-G1R, raster: 5 mm, montaż: Lutowanie na fali, układ pinów: Liniowe ustawienie kołków, długość pinu [P]: 3,5 mm, liczba pinów lutowniczych na każdy potencjał: 1, system wtyków: COMBICON MSTB 2,5, blokada: bez, rodzaj opakowania: zapakowany w karton, Produkt z wyprowadzeniem bocznym pinów po prawej stronie

MSTBT 2,5/ 3-ST BK - Złącze do PCB

1914836

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1914836>



Złącze do PCB, przekrój znamionowy: 2,5 mm², kolor: czarny, prąd znamionowy: 12 A, napięcie znamionowe (III/2): 320 V, powierzchnia styku: cynowy, rodzaj styku: Gniazdo, liczba potencjałów: 3, liczba rzędów: 1, liczba biegunów: 3, ilość przyłączy: 3, rodzina produktów: MSTBT 2,5/...-ST, raster: 5 mm, rodzaj przyłącza: Zacisk śrubowy z tuleją zaciskową, kształt gniazda śruby: L Nacięcie wzdłużne, kierunek przyłączania przewód/płytką: 0 °, układ pinów: Liniowe ustawienie kołków, zaczepek: - Zaczepek, system wtyków: COMBICON MSTB 2,5, blokada: bez, rodzaj mocowania: bez, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

ME 17,5 OT-MSTBO SET BK - Góra obudowy



2706373

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2706373>

Dane techniczne

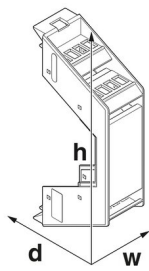
Wskazówki

Informacje ogólne	Przestrzegać karty katalogowej rodziny produktów znajdujące się w materiałach do pobrania.
-------------------	--

Właściwości produktu

Typ produktu	Góra obudowy
Rodzina produktów	ME...OT-MSTBO SET
Liczba biegunów	12
Maks. liczba pinów	12 (raster: 5 mm)))
Liczba rzędów	2
Wykonanie	Zestaw składający się z góry obudowy, 4 szt. gniazd do PCB (3-pinowe) i 4 szt. terminali przyłączeniowych do PCB z przyłączem śrubowym (3-pinowe)
Rodzaj obudowy	Obudowa na szynę DIN
Z otworem wentylacyjnym	nie
Seria obudów	ME

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	17,6 mm
Wysokość	99 mm
Głębokość	45,85 mm
Głębokość od powierzchni oparcia podstawy	38,5 mm

Konstrukcja PCB

Grubość płytki drukowanej	1,4 mm ... 1,8 mm
---------------------------	-------------------

Dane materiału

Kolor	czarny (9005)
Klasa palności wg UL 94	V0
CTI wg IEC 60112	600
Jakość powierzchni	bez obróbki
Materiał obudowy	Poliamid

Warunki środowiskowe i żywotność

Badanie odporności na drgania

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10
Częstotliwość	10 - 150 - 10 Hz
Prędkość przesuwu	1 oktawa/min
Amplituda	0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz)
Przyspieszenie	2g (58,1 Hz ... 150 Hz)
Czas pomiaru na oś	2,5 h
Kierunki pomiaru	Oś X, Y i Z

Badanie rozżarzonym drutem

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11
Temperatura	850 °C
Czas działania	30 s

Wytrzymałość na wysokie temperatury / badanie metodą wciskania kulki

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60695-10-2 (VDE 0471-10-2):2016-01
Temperatura	125 °C
Czas trwania kontroli	1 h
Siła	20 N

Trwałość mechaniczna/bębny do próby upadku

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60998-1 (VDE 0613-1):2005-03
Wysokość upadku	50 cm
Częstotliwość	10

Udary

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02
Rodzaj uderu	Półsinusioda
Przyspieszenie	15g
Czas trwania uderu	11 ms
Liczba uderzeń w każdym kierunku	3
Kierunki pomiaru	Oś X, Y i Z (dod. i uj.)

Stopień ochrony (kod IP)

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09
------------------------	-----------------------------------

Warunki otoczenia

Maks. osiągalny kod IP	IP20
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 105 °C (w zależności od mocy traconej)
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 55 °C
Temperatura otoczenia (montaż)	-5 °C ... 100 °C
Względna wilgotność powietrza (składowanie/transport)	80 %

Dane PCB

ME 17,5 OT-MSTBO SET BK - Góra obudowy



2706373

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2706373>

Liczba mocowań płytki drukowanej	1
Sposób mocowania PCB	Gniazdo
Grubość PCB	1,4 mm ... 1,8 mm

Montaż

Sposób montażu	Połączenie zatrzaskowe z podstawą obudowy
Pozycja montażu	pionowo (szyna nośna — poziomo)

ME 17,5 OT-MSTBO SET BK - Góra obudowy

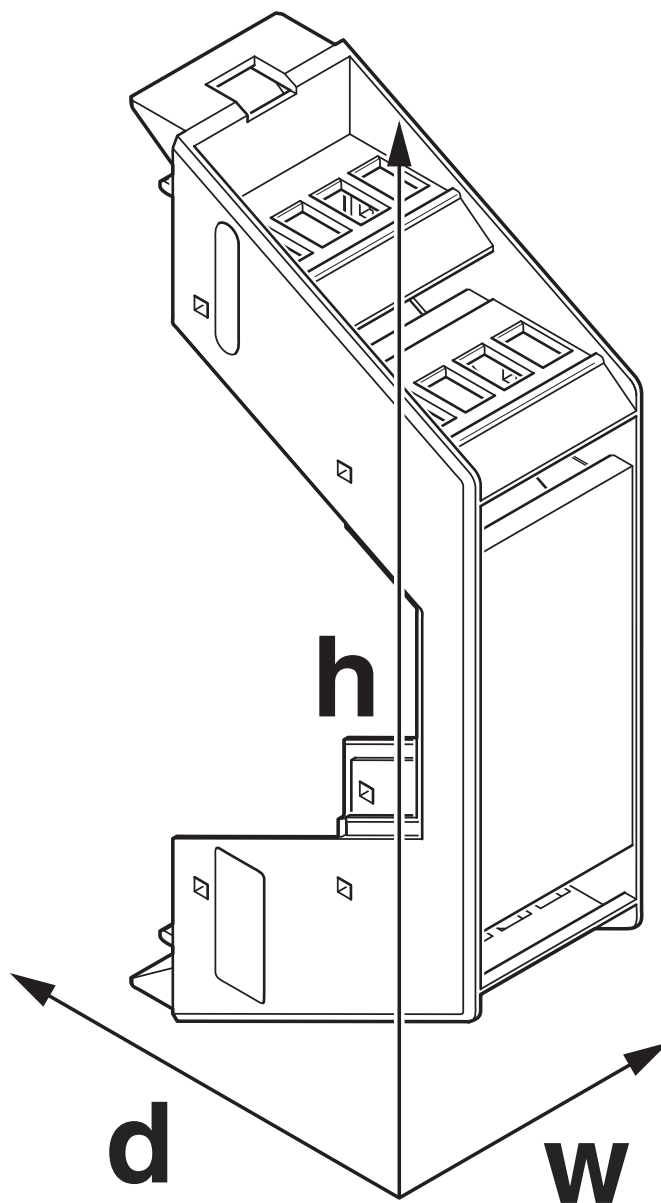
2706373

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2706373>



Rysunki

Rysunek wymiarowy



Ilustracja pogładowa prezentująca wymiary artykułu. Ilustracja nie przedstawia wybranego produktu. Więcej szczegółów można znaleźć na rysunkach produktów w zakładce „Do pobrania”.

ME 17,5 OT-MSTBO SET BK - Góra obudowy



2706373

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2706373>

Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2706373>

 cUL Recognized ID dopuszczenia: FILE E 60425				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
Usegrou B				
	250 V	12 A	30 - 12	-
Usegrou D				
	300 V	10 A	30 - 12	-

 UL Recognized ID dopuszczenia: FILE E 60425				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
Usegrou B				
	250 V	12 A	30 - 12	-
Usegrou D				
	300 V	10 A	30 - 12	-

ME 17,5 OT-MSTBO SET BK - Góra obudowy



2706373

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2706373>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27182702
ECLASS-13.0	27190401

ETIM

ETIM 8.0	EC001031
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

ME 17,5 OT-MSTBO SET BK - Góra obudowy

2706373

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2706373>



Environmental Product Compliance

China RoHS

Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP):
50 lat

Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć
w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

ME 17,5 OT-MSTBO SET BK - Góra obudowy



2706373

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2706373>

Konieczne akcesoria

ME 17,5 UT BUS/5 BK - Podstawa obudowy

2697217

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2697217>



Obudowa na szynę DIN, Podstawa obudowy z nóżką metalową, wysoka konstrukcja, ze szczeliną wentylacyjną, szerokość: 17,6 mm, wysokość: 99 mm, głębokość: 107,3 mm, kolor: czarny (9005), połączenie poprzeczne: zintegrowane złącze magistrali, ilość biegunów - łącznik poprzeczny: 5, łącznik magistrali: styki równoległe 5

ME 17,5 UT/FE BUS/10 BK - Podstawa obudowy

2695510

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2695510>



Obudowa na szynę DIN, Podstawa obudowy z nóżką metalową i stykiem FE, wysoka konstrukcja, ze szczeliną wentylacyjną, szerokość: 17,6 mm, wysokość: 99 mm, głębokość: 107,3 mm, kolor: czarny (9005), połączenie poprzeczne: zintegrowane złącze magistrali, ilość biegunów - łącznik poprzeczny: 10, łącznik magistrali: styki równoległe 10

ME 17,5 OT-MSTBO SET BK - Góra obudowy

2706373

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2706373>



ME 17,5 UTG BK - Podstawa obudowy

2854513

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2854513>



Obudowa na szynę DIN, Podstawa obudowy z nóżką metalową, wysoka konstrukcja, bez szczeliny wentylacyjnej, szerokość: 17,6 mm, wysokość: 99 mm, głębokość: 107,3 mm, kolor: czarny (9005), połączenie poprzeczne: bez złącza magistrali, ilość biegunów - łącznik poprzeczny: nie dotyczy

ME 17,5 UT BK - Podstawa obudowy

2706315

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2706315>



Obudowa na szynę DIN, Podstawa obudowy z nóżką metalową, wysoka konstrukcja, ze szczeliną wentylacyjną, szerokość: 17,6 mm, wysokość: 99 mm, głębokość: 107,3 mm, kolor: czarny (9005), połączenie poprzeczne: bez złącza magistrali, ilość biegunów - łącznik poprzeczny: nie dotyczy

Akcesoria

ME 17,5 OT-MSTBO SET BK - Góra obudowy



2706373

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2706373>

HS LC-H-D3/ R1XC1 - Światłowód

2202313

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202313>



Światłowód wielokrotny, pasywny, sztywny, do obudów z rodziny ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC i EH (konieczna obróbka obudowy)

HS LC-H-5X2/ R1XC1 - Światłowód

2202314

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202314>



Światłowód pojedynczy, pasywny, sztywny, do obudów z rodziny ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC i EH (konieczna obróbka obudowy)

ME 17,5 OT-MSTBO SET BK - Góra obudowy



2706373

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2706373>

HS LC-H-D3/ R2XC1-5,08 - Światłowód

2202315

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202315>

Światłowód wielokrotny, pasywny, sztywny, do obudów z rodziny ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC i EH (konieczna obróbka obudowy)



HS LC-H-D2/ R2XC1-2,54 - Światłowód

2202316

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202316>

Wielokrotny światłowód z zabezpieczeniem przed nadmiernym promieniowaniem, pasywny, sztywny, do obudów z rodziny ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC i EH (konieczna obróbka obudowy)



ME 17,5 OT-MSTBO SET BK - Góra obudowy

2706373

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2706373>



HS LC-H-D2/ R2XC2-2,54 - Światłowód

2202317

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202317>



Wielokrotny światłowód z zabezpieczeniem przed nadmiernym promieniowaniem, pasywny, sztywny, do obudów z rodziny ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC i EH (konieczna obróbka obudowy)

HS LC-H-D2/ R2XC5-2,54 - Światłowód

2202318

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202318>



Wielokrotny światłowód z zabezpieczeniem przed nadmiernym promieniowaniem, pasywny, sztywny, do obudów z rodziny ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC i EH (konieczna obróbka obudowy)

ME 17,5 OT-MSTBO SET BK - Góra obudowy

2706373

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2706373>



HS LC-H-D2/ R2XC10-2,54 - Światłowód

2202319

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202319>

Wielokrotny światłowód z zabezpieczeniem przed nadmiernym promieniowaniem, pasywny, sztywny, do obudów z rodziny ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC i EH (konieczna obróbka obudowy)



HS LC-H-D2C/ R2XC1-2,54 - Światłowód

1036658

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1036658>

Wielokrotny światłowód z zabezpieczeniem przed nadmiernym promieniowaniem, pasywny, sztywny, do obudów z rodziny ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC i EH (konieczna obróbka obudowy)



ME 17,5 OT-MSTBO SET BK - Góra obudowy



2706373

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2706373>

HS LC-H-D2C/ R2XC2-2,54 - Światłowód

1043044

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1043044>



Wielokrotny światłowód z zabezpieczeniem przed nadmiernym promieniowaniem, pasywny, sztywny, do obudów z rodziny ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC i EH (konieczna obróbka obudowy)

HS LC-H-D2C/ R2XC5-2,54 - Światłowód

1071310

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1071310>



Wielokrotny światłowód z zabezpieczeniem przed nadmiernym promieniowaniem, pasywny, sztywny, do obudów z rodziny ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC i EH (konieczna obróbka obudowy)

ME 17,5 OT-MSTBO SET BK - Góra obudowy

2706373

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2706373>



HS LC-H-D2C/ R2XC10-2,54 - Światłowód

1071314

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1071314>

Wielokrotny światłowód z zabezpieczeniem przed nadmiernym promieniowaniem, pasywny, sztywny, do obudów z rodziny ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC i EH (konieczna obróbka obudowy)



ME-SAS - Obejma do podł. ekranu

2853899

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2853899>

Obejma przyłączeniowa ekranu dla punktów zaciskowych od 2,5 mm²



ME 17,5 OT-MSTBO SET BK - Góra obudowy

2706373

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2706373>



ME-SAS MINI - Obejma do podł. ekranu

2200456

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2200456>

Obejma przyłączeniowa ekranu dla punktów zaciskowych od 1,5 mm²



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl